**应届射频芯片设计工程师招聘要求**

一：岗位要求

1. 大学本科及以上学历，通信、微电子、微波及相关专业；
2. 具有较好的RFIC设计、模拟IC设计基础，熟悉半导体器件、半导体物理的理论，熟悉IC设计流程和后端Layout设计流程；
3. 熟练使用Cadence Spectre/SpectreRF，ADS等EDA工具；
4. 具有RF/模拟电路模块(LNA,Mixer,PA,VCO)独立设计和仿真验证能力者优先;
5. 具有LNA、Mixer、PA、PLL等相关IC设计成功流片经验优先;
6. 具有较强的学习能力、分析能力、沟通能力和较好的团队合作精神；
7. 良好的英语能力。

二：岗位职责:

1. 射频芯片电路设计，包括LNA，PA，Mixer，RFVGA,VCO,PLL等；
2. 提交所负责模块的芯片研发报告及相关测试方案;
3. 辅助测试工程师完成芯片测试pcb板及测试软件设计;
4. 完成对芯片相关模块的测试任务，提交测试报告，提出改版意见;
5. 提供芯片销售及应用过程中的技术支持.

月薪6000K-8000K

联系邮箱：liujuan@star-source.cn

成都旋极星源信息技术有限公司网页：[www.star-source.cn](http://www.star-source.cn)